

機械製造部份：

1. (15%) 就下述產品，敘述你認為最適當的材料與製造方法，並討論所做選擇的原因：
 - (a) 氣渦輪機的渦輪葉片 (總產量約 2000 件) (5%)
 - (b) 單槽直立式洗衣機主軸之葉片及圓盤 (總產量約 2 萬件) (5%)
 - (c) 機器上所使用之六角螺帽 (總產量約 20 萬件) (5%)
2. (10%) 試述切削加工時產生顫振 (chatter) 之現象與發生之原因。若發生有何後果？如何控制以避免顫振之發生？
3. (10%) 試述製程最佳化之概念。以「切削製程適應控制系統」為例，試繪系統示意圖，舉出可能要考慮的製程變數，並說明最佳化的目標函數有那幾種模式。
4. (15%)
 - (a) 開模熱鍛經需要分好幾個道次，原因何在？模鍛之溢料 (flash) 與溢料口 (gutter) 之作用為何？ (5%)
 - (b) 若使用 350 mm 直徑之鋼輶將寬 250 mm 之鋁板從 2.50 mm 厚輶轧成 2.00 mm 厚，試以簡單輶轧負荷公式 $P/w = 1.2 \bar{S} \sqrt{R \Delta h}$ 估算輶轧負荷 P 。已知材料之平面應變平均降伏強度 $\bar{S} = 89 N/mm^2$ 。上式中 w 為板寬， R 為鋼輶半徑， Δh 為板厚變化。 (5%)
 - (c) 在平板輶轧時，對工件採取前拉 (front tension) 或後拉 (back tension) 有何作用？試說明之。 (5%)

機械材料部份 (共 50 分)

一: 1. 請試導出面心立方(FCC)晶体與體心立方(BCC)晶体之晶格常數與
原子半徑之關係 (3)

2. 請比較FCC與BCC之 a: 原子佔有率APF(Atomic Packing Factor)

b: 最密堆積平面與最密排方向

c: 配位數CN(Coordination Number) (3)

3. 以鐵原子所形成之結構為例， α -Fe與 γ -Fe何者能固溶較多的碳含量？何故？ (2)

4. 六方最密堆積(HCP/HEX)與FCC有相同之APF，其結構上主要不同何在？ (2)

二: 一個屬於立方晶系(Cubic)之金屬粉末試件，利用銅靶所產生之X光
做繞射分析，量測所得繞射峰(Peaks)產生在當繞射角(2θ)為: 38.6° ,
 44.8° , 65.3° , 與 78.5° 時，X光之波長 $\lambda_{Cu} = 0.1542 \text{ nm}$ (Cu K α Radiation)

，請問並求證出

1: 晶格常數！又如何得知/求證其為定值(Constant). (4)

2: 相對各個繞射角之繞射峰的密勒指標(Miller Indices). (3)

3: 該金屬粉末試件為何種晶体結構. (3)

(*提示: 對BCC: 當 $h+k+l=$ 偶數, 對FCC: 當 h,k,l 皆為偶數, 或皆為奇時,
繞射強度I不等於零.)

三: 說明冷作(Cold work) 與熱作(Hot work)之區別及特徵. (6)

四: 比較說明正常化(Normalizing) 與完全退火(Full annealing)熱處理. (6)

五: 解釋名詞/簡答: (10)

1. 高分子材料之熱塑性(Thermoset)與熱固性(Thermoplastic)

2. 降低再結晶溫度的方法

3. 破裂韌性(Fracture Toughness: K_{IC})

4. 深冷處理(Subzero Treatment)

5. 非均質成核(Heterogeneous Nucleation)

6. HSLA

7. 整合性析出(Coherent Precipitate)

8. Kirkendall Effect.

9. Hall-Petch Eqn.